



中国集成电路知识产权联盟

联盟简介

中国集成电路知识产权联盟（以下简称“联盟”）是在工业和信息化部科技司、工业和信息化部电子信息司及国家和地方相关主管部门指导下，由国家工业信息安全发展研究中心（以下简称“工信部电子一所”）牵头发起、于2016年1月20日正式成立的行业性、非营利性社会组织。国家集成电路产业投资基金股份有限公司为联盟名誉理事长会员单位，工信部电子一所为联盟理事长会员单位，联盟秘书处设在工业和信息化部电子知识产权中心（以下简称“电子知识产权中心”）。联盟成员覆盖集成电路设计、制造、封装、测试、相关装备和材料等产业链上下游企业及标准化、科研院所、相关软件开发、系统集成、互联网、内容与服务等企事业单位及社会团体组织，旨在整合全产业链资源，建成具有全球影响力的集成电路产业新兴知识产权组织。

联盟宗旨

以联盟为载体，纳入集成电路产业链条上下游的相关企事业单位，通过对集成电路知识产权的整合与管理，既解决制约中国集成电路产业发展的本身固有问题，又引领和带动产业链上下游企业的技术创新和知识产权运用，在做大做强优势企业的同时，注重对下游中小弱势企业知识产权保护，为其扫清发展障碍，确保中国集成电路产业实现跨越式发展，从而促进工业转型升级，提高国民经济运行效益。

联盟总体目标

一、风险管理

加强集成电路全产业链的知识产权风险管理，建立知识产权风险防御体系，与产业运行决策深度融合，实现产业风险可控，保障中国集成电路产业在全球市场的拓展自由度，确保产业安全发展。

二、资产管理

组织企业、科研院所等联合开展共性关键技术研发，推动形成集成电路产业链上下游以企业为主体、以科研院所为补充的知识产权资产管理和创新体系，沉淀优质技术，通过自主研发和知识产权并购，创建集成电路知识产权资产，引导实施全球专利布阵，知识产权资产储备达到国际先进水平。

三、资产运营

研究创立集成电路知识产权资产商业运营模式，通过知识产权策略性运用，建立中国集成电路产业在全球的比较竞争优势；推动知识产权自身提质增效，参与或主导重大创新领域的国内外、国际技术标准制定，提高我国集成电路产业溢价，形成产业比较竞争优势。

联盟运作原则

联盟秉持规范化、专业化、国际化和公益化原则进行独立、市场化运作，以服务联盟成员为重，以服务集成电路产业为重，服务行业，代表行业，发展行业，围绕联盟总体目标积极落实开展各项工作，营造良好的尊重和保护知识产权的产业环境和社会氛围。

联盟成员单位

截至2016年12月，已有58家国内企事业单位正式提交材料加入联盟成为联盟会员。

副理事长会员
Vice-President Member



ZTE



BOE



华虹宏力



Haier



Hisense

coolpad



SuperD



常务理事会员
Director Member



RAISECOM



TMC
同方微电子

理事会员
Community Member



中国科学院微电子研究所

龙芯中科



Netac

SMARTCORE
中科睿芯



Bai Cells

努比亚



MEIZU

CHIPONE
集创北方

天喻信息



qst



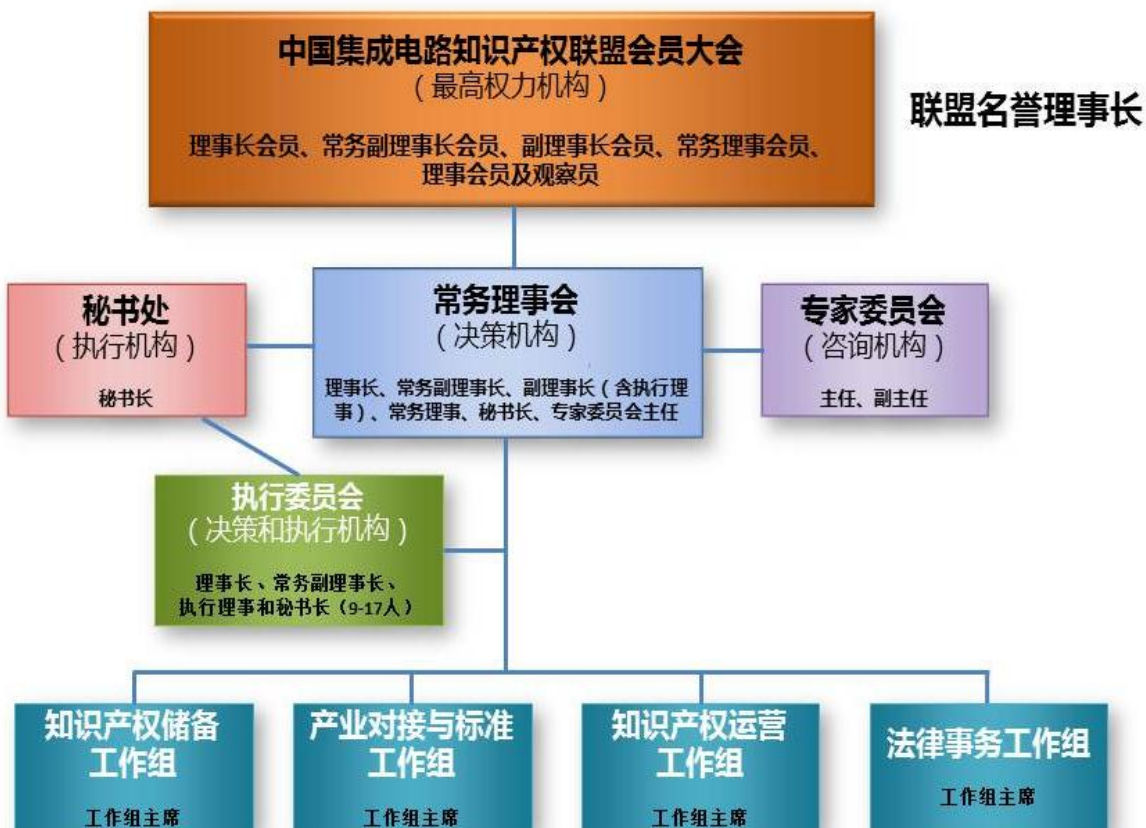
信炜科技

北京先进产业技术研究院
Beijing Advanced Industrial Technology Institute



Λ LIFE

联盟组织机构



联盟负责人团队

联盟负责人团队由集成电路及有关领域以及知识产权、标准、管理运营、许可谈判、诉讼和财经等领域的33位专家组成。

联盟专家委员会

联盟专家委员会由集成电路、半导体、微电子、计算机、通信、精密仪器、法律、知识产权、标准、管理运营、许可谈判、诉讼和经济学等领域的54位专家组成。

中国集成电路知识产权联盟专家委员会主任及副主任



吴汉东
主任委员

中南财经政法大学博
导、终身教授



郭禾
副主任委员

中国人民大学博导、
教授

陈贤
副主任委员

中国半导体行业协
会副理事长、教授



张平
副主任委员

北京大学博导、教授





中集知联微信二维码